

PTO/SB/21 (08-00)

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE of a collection of information unless it displays a valid OMR control number.

Under the Paperwork Reduction A	ct of 1995, no persons	are required to re	spond to a collection of info	rmation	unless it displays a valid OMB control number.
		Applicati n Numbe	Applicati n Number 10/605,009		
TRANSMITTAL FORM			Filing Date		09/01/2003
			First Named Invent	tor	(uo-Cheng Chen
(to be used for all c	(to be used for all correspondence after initial filing)				
Total Number of F	ages in This Submi	ssion 3	Attorney Docket Nu	mber	HTCP0010USA
		ENCL	OSURES (ch	eck a	ll that apply)
Fee Transmittal Form Fee Attached Di Amendment / Reply After Final Affidavits/declaration(s) Extension of Time Request Express Abandonment Request R			to Convert to a onal Application of Attorney, Revocation of Correspondence		After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please identify below):
	SIGNATI	URE OF APPL	ICANT, ATTORNEY	, OR A	GENT
Firm or Individual name	Reg. No.:	41,526			
Signature	uns	ton	2	<i></i>	
Date	3/23/	2803			
		CERTIFIC	CATE OF MAILING		
I hereby certify that this corre mail in an envelope addresse	espondence is being ed to: Commissione	deposited with r for Patents, W	the United States Posta ashington, DC 20231 or	al Servi n this da	ce with sufficient postage as first class ate:
Typed or printed name					
Signature				Date	<u> </u>

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

SUBMITTED BY

Name (Print/Type) Signature

Winston Hsu

Telephone 886289237350

PTO/SB/17 (01-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Reduction Act of 1995, no persons are required to r

FEE TRANSMITTAL for FY 2003

Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$) 0.00

espond to a collection of mic	Milation dilless it displays a valid Givib control harms					
Complete if Known						
Application Number	10/605,009					
Filing Date	09/01/2003					
First Named Inventor	Kuo-Cheng Chen					
Examiner Name						
Art Unit						
Attorney Docket No.	HTCP0010USA					

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)	FEE CALCULATION (continued)					
Check Credit card Money Other None	ADDITION	AL FEES				
Order U	rge Entity Sm	-				
Deposit Account:	ee Fee Fee Code (\$) Cod		Paid			
Deposit Account 50-0801	051 130 205					
Number Deposit About America International Patent Office	052 50 205	52 25 Surcharge - late provisional filing fee or				
Account North America International Patent Office		cover sheet				
The Commissioner is authorized to: (check all that apply)	1053 130 105 1812 2,520 181	53 130 Non-English specification 12 2,520 For filing a request for ex parte reexamination	-			
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments		920* Requesting publication of SIR prior to				
Charge any additional fee(s) during the pendency of this application	1004 320" 18	Examiner action	\longrightarrow			
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee	1805 1,840* 180	105 1,840* Requesting publication of SIR after Examiner action				
to the above-identified deposit account.	1251 110 22	251 55 Extension for reply within first month				
FEE CALCULATION		252 205 Extension for reply within second month				
1. BASIC FILING FEE		253 465 Extension for reply within third month				
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid		254 725 Extension for reply within fourth month				
Code (\$) Code (\$)	'	255 985 Extension for reply within fifth month				
1001 750 2001 375 Utility filing fee		2401 160 Notice of Appeal				
1002 330 2002 165 Design filing fee		2402 160 Filing a brief in support of an appeal				
1003 520 2003 260 Plant filing fee 1004 750 2004 375 Reissue filing fee		2403 140 Request for oral hearing				
		451 1,510 Petition to institute a public use proceeding				
		2452 55 Petition to revive - unavoidable				
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00		453 650 Petition to revive - unintentional				
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	,	501 650 Utility issue fee (or reissue)				
Ext <u>ra Claim</u> s <u>below</u> Fee Paid	1502 470 2	2502 235 Design issue fee				
Total Claims20** = X =	1503 630 2	2503 315 Plant issue fee	\longrightarrow			
Independent	1460 130 1	1460 130 Petitions to the Commissioner				
Multiple Dependent	1807 50	1807 50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q)				
Large Entity Small Entity	1806 180	1806 180 Submission of Information Disclosure Stmt				
Fee Fee Fee Fee Description Code (\$)	8021 40	8021 40 Recording each patent assignment per property (times number of properties)				
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3	1809 750	2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))				
1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3 1203 280 2203 140 Multiple dependent claim, if not paid	1810 750 3	2810 375 For each additional invention to be				
1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims	1	examined (37 CFR 1.129(b)) 2801 375 Request for Continued Examination (RCE)				
over original patent 1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20		1802 900 Request for expedited examination				
and over original patent	ı	of a design application				
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other fee (speci					
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	Reduced by Ba	asic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00				
CUDMITTED BY		(Complete (if applicable)				

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

Registration No.

41,526

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

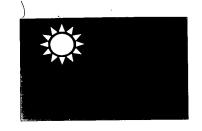


PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:						
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO		
092115295	Taiwan R.O.C	06/05/2003				
,						
		·				

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



일당 62 52 52



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

兹證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛り

其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 06 月 05 日

Application Date

申 請 案 號: 092115295

Application No.

申 請 人: 宏達國際電子股份有限公司

Applicant(s)

局 Director General



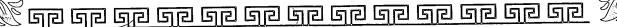
發文日期: 西元 2003 年 8 月 25 日

Issue Date

發文字號:

09220850810

Serial No.



		₹	_
	IPC分類	—	•
申請日期:	11 07 79	_	
1 78 - 77			
the state of the s			
申請案號:	l		
1 -74 2120			_

以上各欄目	 由本局填言	發明專利說明書
	中文	具對稱式或非對稱式週期性擾動結構之倒F型平板天線
發明名稱	英文	PLANAR INVERTED F ANTENNA WITH ASYMMETRIC OR SYMMETRIC PERTURBATIONS
	姓 名(中文)	1. 陳國丞
_	姓 名 (英文)	1. Chen, Kuo-Cheng
發明人 (共3人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
(X 3A)		1. 桃園市龜山工業區興華路二十三號
	住居所(英文)	1.No.23 Hsin Hua Rd., Kwei-Shan Industrial Park, Tao-Yuan City, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	
	名稱或 姓 名 (英文)	1. High Tech Computer, Corp.
Ę	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW
申請人 (共1人)	住居所(營業所))
	住居所(營業所)	1. No. 23 Hsin Hua Rd., Kwei-Shan Industrial Park, Tao-Yuan City, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	1. 王雪紅
	代表人 (英文)	
######################################	AND THE STATE OF T	



申請日期:	IPC分類
申請案號:	

(以上各欄)	以上各欄由本局填註) 發明專利說明書						
_	中文						
發明名稱	英文						
	姓 名(中文)	2. 李蕙鋒					
÷	姓 名 (英文)	2. Lee, Hui-Feng					
發明人 (共3人)	國籍(中英文)	2. 中華民國 TW					
(3,0,0)	住居所 (中 文)	2. 桃園市龜山工業區興華路二十三號					
	住居所 (英 文)	2.No.23 Hsin Hua Rd., Kwei-Shan Industrial Park, Tao-Yuan City, Taiwan, R.O.C.					
	名稱或 姓 名 (中文)						
	名稱或 姓 名 (英文)						
H.	國 籍 (中英文)						
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)						
	住居所 (營業所) (英 文)						
	代表人 (中文)						
	代表人(英文)						



申請日期:	IPC分類
申請案號:	

(以上各欄由本局填註) 24 口口 由 イノンハロ 中							
	·	發明專利說明書					
_	中文						
發明名稱	英文						
	姓 名 (中文)	3. 馬建華					
÷	(英文)	3. Ma, Chien-Hua					
發明人 (共3人)	國 籍 (中英文)	3. 中華民國 TW					
	住居所 (中 文)	3. 桃園市興華路二十三號					
	住居所 (英 文)	3. No. 23 Hsin Hua Rd., Kwei-Shan Industrial Park, Tao-Yuan City, Taiwan, R.O.C.					
	名稱或 姓 名 (中文)						
	名稱或 姓 名 (英文)						
゠	國 籍 (中英文)						
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)						
	住居所 (營業所) (英 文)						
	代表人(中文)						
	代表人(英文)						



四、中文發明摘要 (發明名稱:具對稱式或非對稱式週期性擾動結構之倒F型平板天線)

一種用於無線通訊之天線,該天線包含有一發射體,用來收發射頻訊號,且該發射體包含有複數個凹槽,形成於該發射體之側邊;一饋入端,連接於該發射體,用來傳輸射頻訊號;以及一接地端,連接於該發射體。

五、(一)、本案代表圖為:第三圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明

3 2

30 接地端 36 基板

基板 37 凹槽

38 發射體

40 接地面

饋入端

42 溝槽

48 天線

六、英文發明摘要 (發明名稱: PLANAR INVERTED F ANTENNA WITH ASYMMETRIC OR SYMMETRIC PERTURBATIONS)

A planar inverted F antenna with asymmetric or symmetric periodic perturbations. The antenna includes a radiation plate for transmitting and receiving radio frequency signals, a plurality of recesses to form on two sides of the radiation plate, a feeding end connected to the radiation plate for feeding radio frequency signals, and a ground end connected to the radiation plate.





-、本案已向 主張專利法第二十四條第一項優 案號 國家(地區)申請專利 申請日期 無 二、□主張專利法第二十五條之一第一項優先權: 申請案號: 日期: 三、主張本案係符合專利法第二十條第一項□第一款但書或□第二款但書規定之期間 日期: 四、□有關微生物已寄存於國外: 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構): 寄存機構: 無 寄存日期: 寄存號碼: □熟習該項技術者易於獲得,不須寄存。

五、發明說明(1)

發明所屬之技術領域

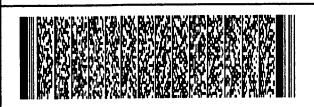
本發明係提供一種用於無線通訊的天線,尤指一種 具對稱或非對稱擾動結構之倒 F型 平板天線。

先前技術

在現代的資訊生活中,許多人期待能夠迅速掌握資訊;而無線通訊器材在使用時不須光纖、電纜就能傳輸訊號,無疑是傳遞資訊的極佳途徑。因此,隨著技術的...進,各種可攜式的無線通訊器材,例如行動電話及個人數位助理 (PDA)等,其輕巧便利的特性,也已成為現代人重要的資訊交流工具。

在無線通訊器材中,用來發射接收無線電波以傳遞交換無線電資料訊號之天線,無疑是最重要的元件之一。尤其是在現代的可攜式無線通訊器材中,不僅天線要輕薄短小,設計上盡量不佔用機構佈局之空間,以配合可攜式無線通訊器材體積縮小之趨勢,而此外隨著條電資料訊號中資料集積的程度(有時以單位時間內傳於之位元數來衡量)增加,天線運作時頻帶的頻寬(bandwidth)也要隨之增加。

請參閱圖一,圖一為一個人數位助理2的功能方塊

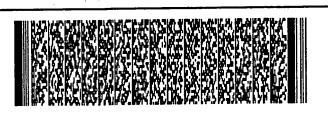




五、發明說明 (2)

圖。個人數位助理2包含一處理模組3,一液晶顯示裝置4 (LCD), 一射頻模組 5, 一天線 6, 一電源電路 7(Power circuit), 一通用序列匯流排介面 8(USB, Universal Serial Bus),以及一非同步接收及傳送器 9(UART, Universal Asynchronous Receiver / Transmitter). 處理模組 3用來主控個人數位助理 2之資料,液晶顯示裝 置 4用來顯示處理模組 3中的資訊平台及資料,射頻模組 5 用來處理傳輸自天線 6及處理模組 3之訊號,天線 6用來傳 輸射頻訊號,電源電路7則提供電源予處理模組3以維持 個人數位助理系統2之運作,而通用序列匯流排介面8或 5 同步接收及傳送器 9則為個人數位助理 2與其他相關裝 置連結之介面。天線6所接收之射頻訊號會先傳輸至射頻 模組 5進行解調,而解調後之訊號才會傳輸至處理模組 3 進行資料處理。當射頻模組 5接收到處理模組 3傳來之訊 號時,射頻模組5會調變該訊號以形成射頻訊號,之後射 頻訊號會藉由天線 6輸出以達成無線通訊傳輸資料之目 的。

而圖一中之天線 6,請參考圖二,圖二為一習知倒 F型平板天線 10擺設於一電路基板 12上之示意圖。天線 10 广一種單頻倒 F型平板天線 (planar inverted Fantenna, PIFA),其包含有一發射體 14,用來接收與發射射頻訊號,一饋入端 16,延伸自發射體 14並以垂直方式連接於電路基板 12之訊號傳輸端 18,用來傳輸射頻訊





五、發明說明 (3)

號,以及一接地端20,延伸自發射體14並以垂直方式連接於電路基板12之接地面22。天線10為一種單頻天線,其運作方式主要是藉由發射體14產生的共振特性來傳送及接收射頻訊號之頻率範圍。

在習知天線 10中,發射體 14為一邊緣平齊之導電片,其諧振長度為射頻訊號之四分之一波長,而本發明的目的在於可有效減少天線 10之發射體 14的長度。

明內容

本發明係提供一種具對稱或非對稱擾動結構之倒 F型平板天線,以達到上述目的。

本發明提供一種用於無線通訊之天線,其係包含有一發射體,用來收發射頻訊號,該發射體包含有複數個凹槽,形成於該發射體之側邊,一饋入端,連接於該發射體,用來傳輸射頻訊號,以及一接地端,連接於該發射體。

本發明提供一種用於無線通訊之天線,其包含有一基板,其具有一長邊及一短邊,且該基板更包含有二孔洞,以貫穿該基板之方式沿該基板之短邊形成,一發射





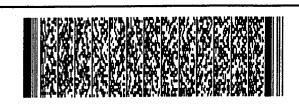
五、發明說明 (4)

實施方式

請參考圖三,圖三為本發明倒F型平板天線 48第一實施例之示意圖。本實施例中,天線 48包含有一基板 36,一接地端 30,一饋入端 32,一接地面 40,以及一發射體 38,用來收發射頻訊號。發射體 38包含有複數個凹槽 37以及一溝槽 42,複數個凹槽 37係形成於發射體 38之二側。基板 36具有一長邊 D1及一短邊 L1,且該基板 36更包含有二孔洞,以貫穿該基板 36之方式沿該基板 36之短邊形成;饋入端 32係經由孔洞連接於發射體 38,因此發射體 38會經由饋入端 32傳輸射頻訊號。接地端 30係經由孔洞連接發射體 38及接地面 40。

如圖三所示,溝槽 42係形成於發射體 38之一側,位於接地端 30及饋入端 32之間,溝槽 42之寬度 L2及長度 D2 會影響天線 48的匹配阻抗,而且接地端 30與饋入端 32之



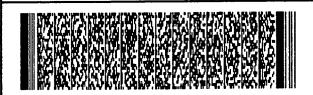


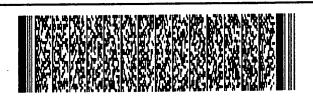
五、發明說明 (5)

間的距離亦會影響到天線 48的匹配阻抗。

發射體 38之兩側邊的複數個凹槽 37係以非對稱式之週期性排列結構排列,其目的為產生週期性之微擾效應,以縮短天線之諧振波長達致縮短天線 48長度之目的。

請參閱圖四,圖四為本發明倒F型平板天線50第二實施例之示意圖,其中相同的元件以相同的標號稱之,第二實施例的各項元件作用功能與第一實施例類似,故於. 不加以贅述,其中第一實施例及第二實施例相異之處為天線50另包含二金屬孔洞44、46,具有電容負載(capacitive loading)之功能,進而更縮短天線長度。





五、發明說明 (6)

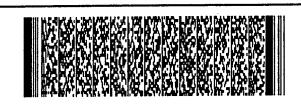
度。

本發明中第一實施例,第二實施例,第三實施例以及第四實施例中天線 48,天線 50,天線 60以及天線 70係為包含基板之天線結構,然而亦能以不包含基板之天線結構實施本發明之精神。

相較於習知技術,本發明之倒F型平板天線,其藉由 第他例中發射體 38,第二實施例中發射體 52, 兩側 實施例中發射體 62以及第四實施例中發射體 72係以兩側 一種數個對稱式或非對稱式之週期性排列結構的凹槽, 產生週期性之微擾效應,以縮短語振波長而能夠 實施例數體長度。且於本發明第二實施例及第四實施例 中,二金屬孔洞 44、 46亦可藉由其具備電容負載之 中,進一步來縮短天線 50的長度。故若將本發明之 應用於現今輕薄短小之無線行動通訊設備,實為一可行 且優於習知倒 F型平板天線之替代方案。

以上所述僅為本發明之實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利的涵 一範圍。





圖式簡單說明

圖式之符號說明

圖一為個人數位助理之功能方塊示意圖。

圖二為習知倒F型天線之示意圖。

圖三為本發明倒F平板型天線第一實施例之示意圖

圖四為本發明倒F型平板天線第二實施例之示意圖。

圖五為本發明倒F平板型天線第三實施例之示意圖。

圖六為本發明倒F型平板天線第四實施例之示意圖

圖式之符號說明

2	個人	數化	立 助	理	3	處	理	模	組	
4	液晶	顯;	下 裝	置	5	射	頻	模	組	
6	天 線		. :		7	電	源	電	路	
•	通用	序多	列匯	流排	介面					
9	非同	步扌	接 收	及傳	送器			•		
10	天線		-		12	電	路	基	板	
14	發射	體			16	饋	λ	端		
18	訊號	傳車	输端		20	接	地	端		
22	接地	面			3 0	接	地	端		
32	饋入	端			36	基	板			
37	凹槽		. •		38	發	射	體		
40	接地	面			42	溝	槽			
4 4	金屬	孔》	洞	·	46	金	屬	孔	洞	



圖式簡單說明

48 天線

52 發射體

56 基板

62 發射體

72 發射體

50 天線

54 接地面

60 天線

70 天線



六、申請專利範圍

- 1. 一種用於無線通訊之天線,其包含有:
- 一發射體,用來收發射頻訊號,該發射體包含有複數個凹槽,形成於該發射體之側邊;
- 一饋入端,連接於該發射體,用來傳輸射頻訊號;以及
 - 一接地端,連接於該發射體,用來接地。
- 2. 如申請專利範圍第 1項所述之天線,其另包含一基板,該發射體係形成於該基板上,且該基板更包含複數個孔洞,使得該饋入端及該接地端係經由該複數個孔洞,透該基板。
- 3. 如申請專利範圍第 2項所述之天線,其中該基板具有一長邊及一短邊,該饋入端及該接地端係沿著該短邊設置。
- 4. 如申請專利範圍第 1項所述之天線,其另包含一接地面,該接地端係連接於該接地面。
- 5. 如申請專利範圍第 4項所述之天線,其中該接地面係一成於該基板上。
- 6. 如申請專利範圍第1項所述之天線,其另包含一溝槽,形成於該饋入端及該接地端之間。



六、申請專利範圍

- 7. 如申請專利範圍第1項所述之天線,其係設於一印刷電路板上。
- 8. 如申請專利範圍第 1項所述之天線,其中該發射體之複數個凹槽係以非對稱性的方式形成於該發射體之兩側。
- 9. 如申請專利範圍第1項所述之天線,其中該發射體之複數個凹槽係以對稱性的方式形成於該發射體之兩側。
- 10. 如申請專利範圍第1項所述之天線,其中該發射體之複數個凹槽係呈不規則型。
- 11. 一種用於無線通訊之天線,其包含有:
- 一基板,具有一長邊及一短邊,且該基板更包含有 二孔洞,以貫穿該基板之方式沿該基板之短邊形成;
- 一發射體,形成於該基板之上表面,用來收發射頻訊號,該發射體包含有複數個凹槽,形成於該發射體之側邊;
- 一饋入端,經由該孔洞連接於該發射體,用來傳輸射頻訊號;
 - 一接地面,形成於該基板之下表面;
 - 一接地端,經由該孔洞連接於該發射體及該接地



六、申請專利範圍

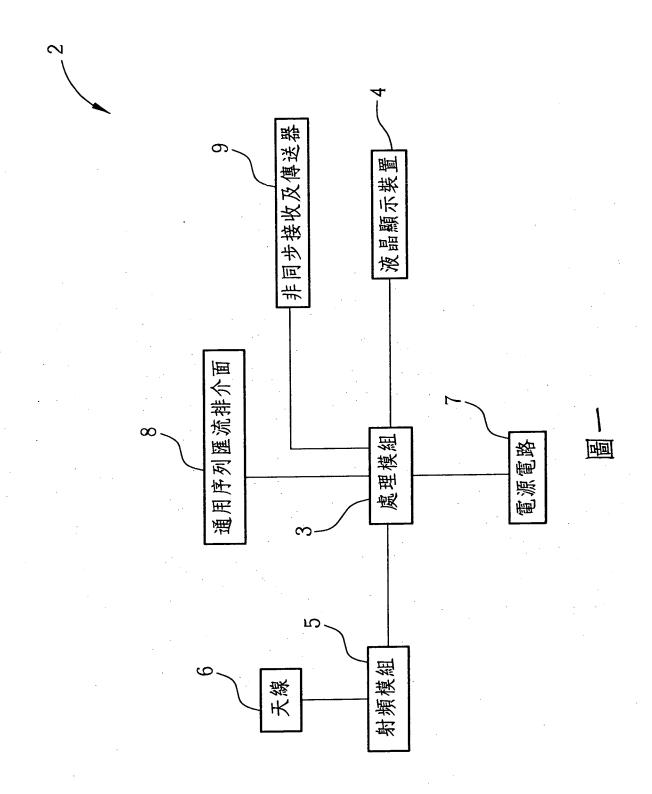
面; 以及

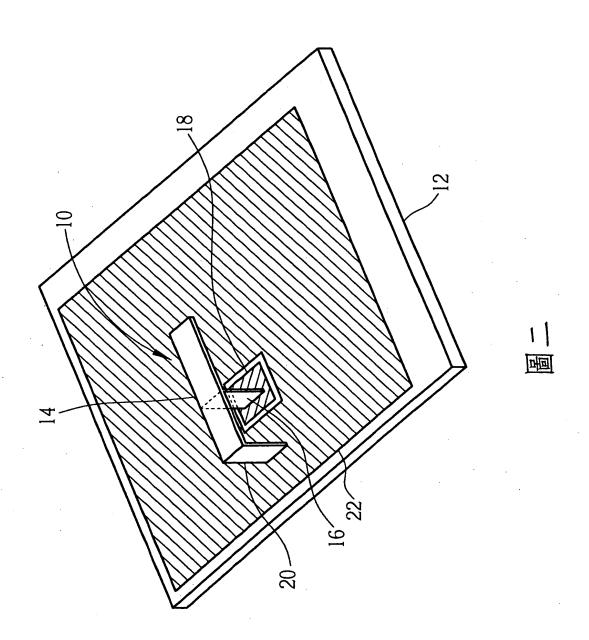
一溝槽,形成於該饋入端及該接地端之間;

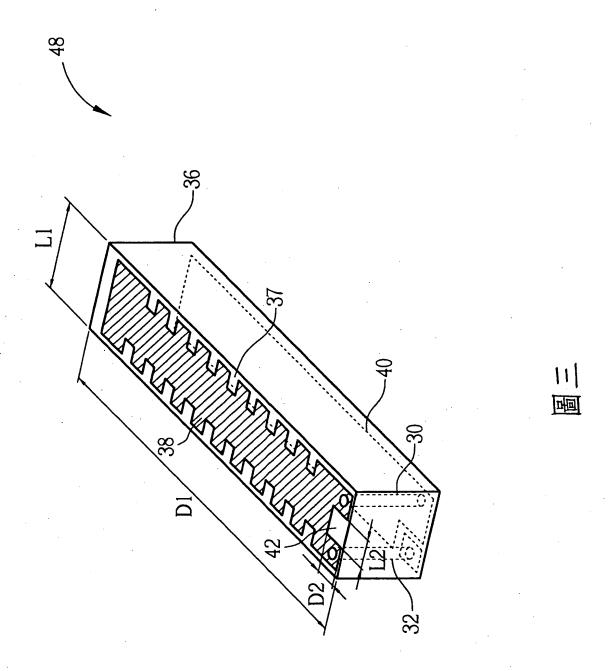
其中該饋入端及該接地端係沿著該基板之短邊設置。

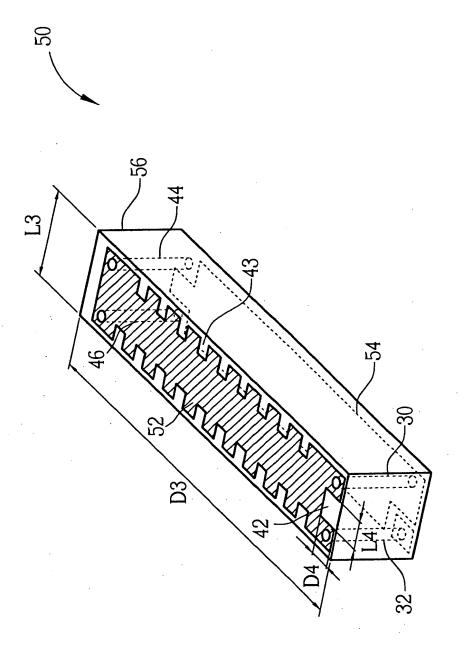
- 12. 如申請專利範圍第11項所述之天線,其係設於一印刷電路板上。
- 13. 如申請專利範圍第11項所述之天線,其中該發射體之複數個凹槽係以非對稱性的方式形成於該發射體之兩
- 14. 如申請專利範圍第 11項所述之天線,其中該發射體之複數個凹槽係以對稱性的方式形成於該發射體之兩側。
- 15. 如申請專利範圍第 11項所述之天線,其中該發射體之複數個凹槽係呈不規則型。



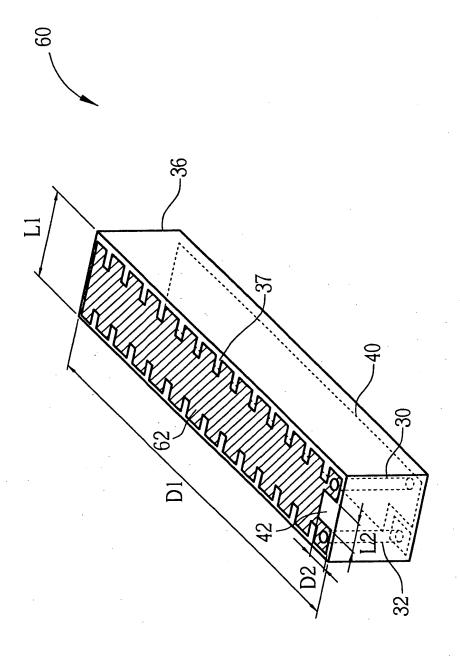






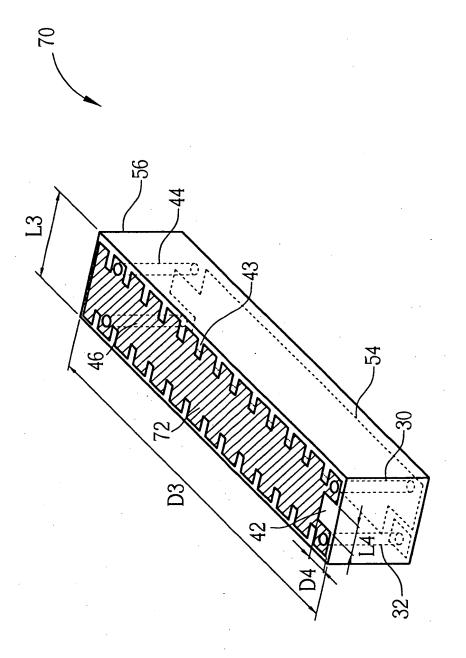


圖几



圖用

Ĵ



圖

:

